ჩვენებები:

Bond Activator გამოიყენება QuickBond-ის ქიმიური გამაგრება და გააქტიურებისთვის:

* გვირგვინების და ხიდების წებოვანი ცემენტაცია
* ინლეიტების და ონლეების წებოვანი ცემენტაცია
* ამალგამების აღდგენის შემაკავშირებელი
* რესტავრაციები, როდესაც ლაითკურირება შეუძლებელია (ძირის არხებში)

**გამოყენების ინსტრუქცია:**

1) დაასხით თანაბარი რაოდენობის წვეთები QuickBond "B" Bond და Bond აქტივატორი სუფთა შერევის ჭაბურღილში.

2) აურიეთ 2 წამის განმავლობაში სუფთა და ახალი მიკროფუნჯით.

3) წაუსვით საკმარისი რაოდენობა დამუშავებულ ზედაპირზე და დაუბრკოლებლად დატოვეთ 15 წამი.

4) ჰაერის აფეთქება მინიმუმ 15 წამის განმავლობაში ან სანამ მასალის ხილული მოძრაობა არ შეინიშნება. თუ გამოჩნდება არასრულად დაფარული ზედაპირი, წაუსვით დამატებითი მასალა და კვლავ გააშრეთ.

5) დაასრულეთ რესტავრაცია ან ცემენტაცია

**ძირითადი შემადგენლობა:**

ეთანოლი, აცეტონი, მრავალფუნქციური მონომერები, ბენზოილ პეროქსიდი.

**გაფრთხილება:**

ბონდ აქტივატორი შეიცავს აცეტონს და პოლიმერიზირებად მონომერებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი

მგრძნობიარე პირებში. კონტაქტის შემთხვევაში კარგად ჩამოიბანეთ წყლით და საპნით.

თუ კანის სენსიბილიზაცია მოხდა, ან თუ ცნობილია ალერგია მეტაკრილატის მიმართ, შეწყვიტეთ გამოყენება

**შენახვა:**

არ შეინახოთ 24°C (75°F) ზემოთ

შეინახეთ მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით

შეინახეთ მაცივარში ოპტიმალური კონსერვაციისთვის.

არ გაყინოთ, მჭიდროდ შეფუთეთ გამოყენების შემდეგ

არ გამოიყენოთ ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

SDS ხელმისაწვდომია [www.itena-clinical.com](http://www.itena-clinical.com) ზე